

期刊	封面特寫	趨勢與分析				Design & Technology				特刊
		產業前沿	高峰觀點*	工程師社群*	EDN 評論	技術縱橫	設計實例	設計解剖	設計新視野	
<b>1 月刊 (EDN Digital)</b> 廣告預訂截止日期: 27-Nov-2020	5G/6G通訊測試	•		•	•	半導體測試	資料轉換	•		創新/熱門技術探索
<b>2 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 28-Dec-2020	電源管理/寬能隙半導體	•	•	•	•	無線充電/快速充電	電源/訊號完整性		電磁相容	
<b>3 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 20-Jan-2021	智慧聯網車輛	•		•	•	電動車	ADAS			
<b>4 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 26-Feb-2021	量子運算/智慧醫療	•	•	•	•	可穿戴裝置	可聽戴裝置	•	功率元件	
<b>5 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 26-Mar-2021	工業物聯網	•		•	•	機器人/無人機	折疊/曲面螢幕			
<b>6 月刊 (EDN Digital)</b> 廣告預訂截止日期: 27-Apr-2021	無線技術/室內定位	•	•	•	•	高速有線通訊	介面	•	MEMS/感測器	創新/熱門技術探索
<b>7 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 27-May-2021	智慧家庭/硬體	•		•	•	定位技術	智慧照明/LED照明			
<b>8 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 28-Jun-2021	人機介面/腦機介面	•	•	•	•	AR/VR	音視訊/影像處理	•	類比技術	
<b>9 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 27-Jul-2021	能量採集/新材料	•		•	•	半導體封裝/製程	生物識別			
<b>10 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 27-Aug-2021	智慧硬體/開源硬體	•	•	•	•	EDA/IC設計	機器視覺	•	射頻無線	
<b>11 月刊 (EDN Digital)</b> 廣告預訂截止日期: 27-Sep-2021	AI賦能安全監控	•		•	•	AI產業應用	電路保護	•		創新/熱門技術探索
<b>12 月刊</b> 廣告預訂截止日期: 27-Oct-2021	深度感知技術	•	•	•	•	FPGA	記憶體/儲存技術		處理器	

### 編輯查詢

台灣版的編輯及其他相關事項查詢，請與 Judith Cheng (judith.cheng@aspencore.com) 聯繫。

注：發行人保留對以上文章刪除及改動的權利。